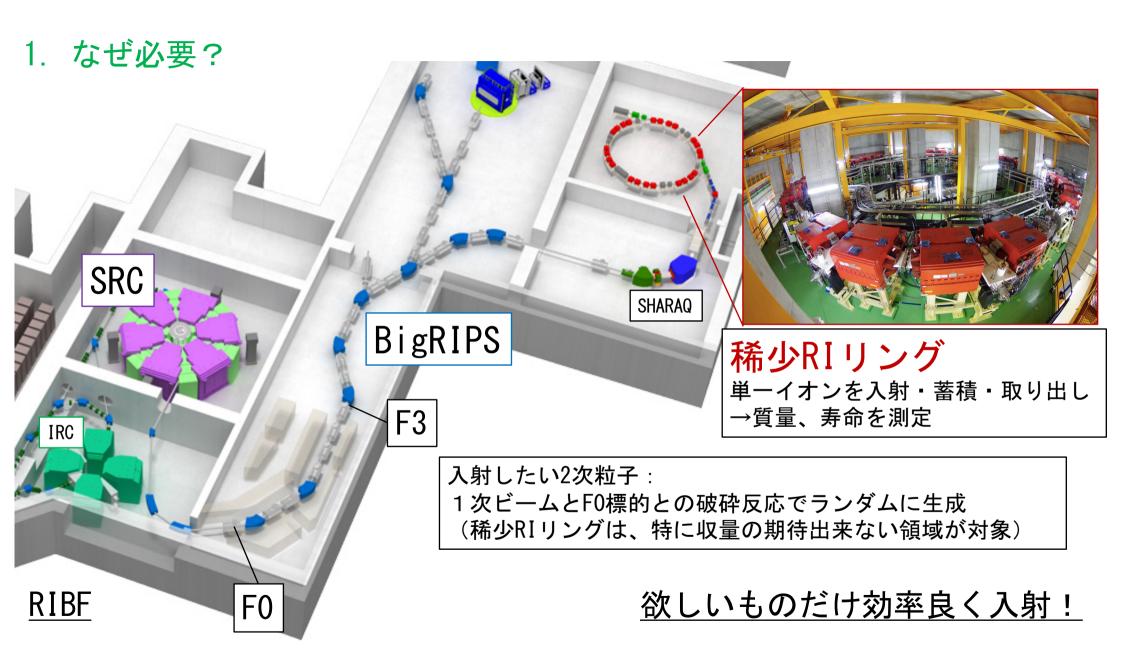
「重イオン蓄積リング個別入射方式の開発」

- 1. なぜ必要?
- 2. 仕組みは単純
- 3. 目標は950ナノ秒
- 4. 重イオンの個別入射に成功
- 5. まとめと今後





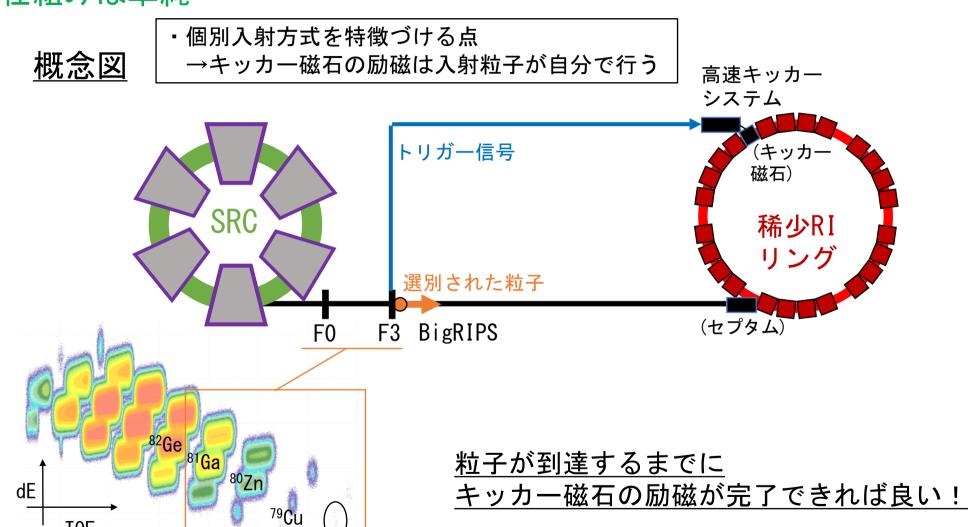
2. 仕組みは単純

TOF

(計算例)

選別

⁷⁸**N** i



個別入射方式の確立は必要不可欠!

長い入射ラインの設計 vs キッカー励磁までの高速化

目標は950ns

2011

BigRIPSより
キッカー
SHARAQ
キッカー磁石間: 230m
し
TOF: 1350ns (200MeV/u)

BigRIPS-F3と キッカー磁石間:161.5m ↓ TOF:950ns (200MeV/u)

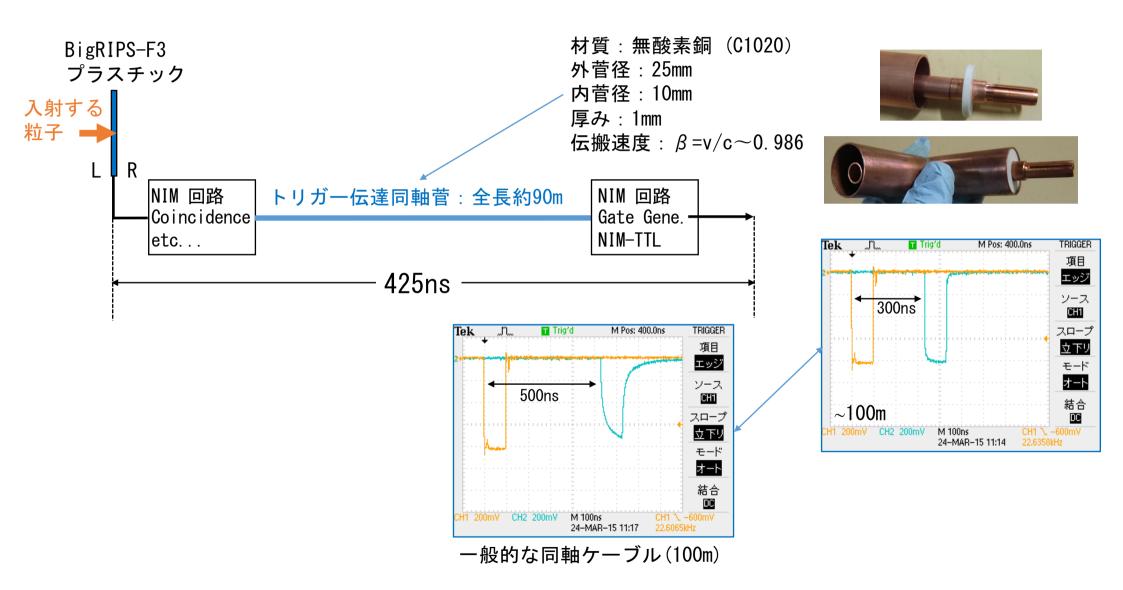
高速キッカーシステム共同R&D 長岡技術科学大学、PPJ徳地さん







3. 目標は950ns (トリガー信号発生からキッカー励磁完了まで)

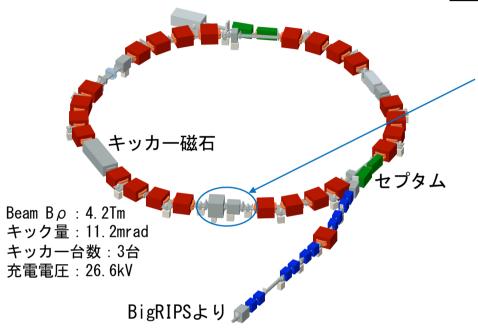


目標は950ns BigRIPS-F3 実機製作 PFN+Cha プラスチック 目標を達成! ニチコン - CX1171 入射する PPJ 粒子 $[G]_{350}$ R 高速キッカー キッカー磁場 トリガー伝達同軸管:全長約90m NIM 回路 NIM 回路 300 システム Coincidence Gate Gene. 75kV, 3000A 200 NIM-TTL letc... 150 100 525ns 425ns 500 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 [ns] <u>s</u> 450 応答時間の高速化が決め手 (TTL信号入力→サイラトロン出力) 数300 記 350 FET drivers 는 250 MOS-FETs 200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 サイラトロンゲート基板 CX1171 充電電圧[kV]

4. 重イオンの個別入射に成功

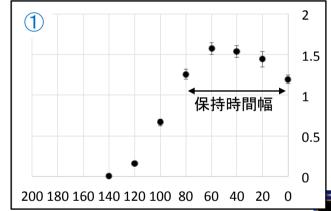
入射粒子(⁷⁸Kr)のエネルギーは若干余裕をもたせてF3から キッカー磁石までを、990nsで飛行するよう170 MeV/u程度とした

6640 care (1) man plitch



①プラスチックシンチレータ

②タイミング検出器 (炭素薄膜 + MCP)



周期的な信号を確認

MARLOOM / Simministrick

TTL信号入力 + 外部遅延[ns]

稀少RIリング仕様(170MeV/u)

周長: 60.35m

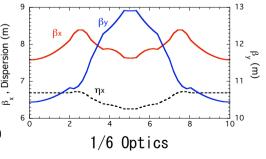
直線部長さ:4.0225m

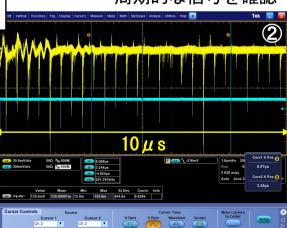
トランジション*γ*:1.18

ベータトロンチューン

 $\nu_x = 1.18$, $\nu_y = 0.92$

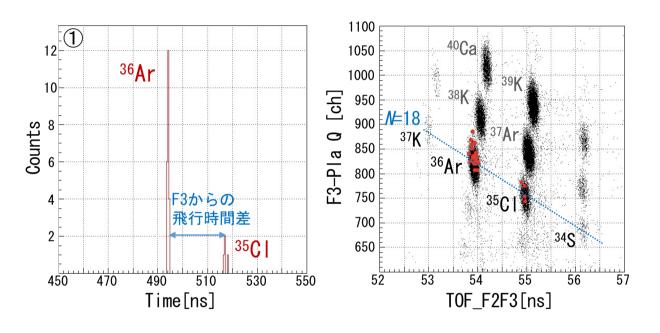
運動量アクセプタンス:1%





4. 重イオンの個別入射に成功(2)

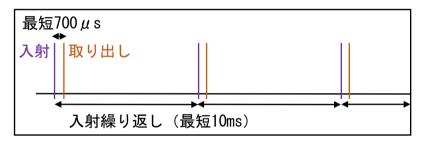
2次粒子の選択的な入射(1次ビーム: 48Ca)

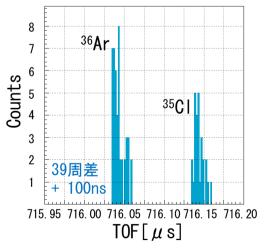


入射条件

- ・ビーム輸送ラインは³⁶Ar (*№*18) に設定
- ・キッカー励磁タイミングは³⁶Arに設定
- ・運動量スリットは狭い
- ・相対的な収量と測定時間に依存

同じタイミングで 取り出すことにも成功





5. まとめと今後

- ・理研RIBFに建設した稀少RIリングに、稀にしか生成されない2次粒子を 効率良く入射するために有用な、個別入射方式を開発した。
- ⁷⁸Krを用いて個別入射方式の健全性を確認した。(2015.6.)
- ・1次ビームと標的により生成された2次粒子から、欲しいものだけを選択的に入射することに成功した。(2015.12)

・今年秋には、入射条件を変更しながら複数核種の入射・取り出しを検証予定。 (TOF測定→質量導出原理検証→実験施設として始動)

ご静聴いただきありがとうございました



